## 苏州赛伍应用技术股份有限公司 关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州赛伍应用技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2024年4月18日召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司2024年度向银行申请授信额度的议案》,具体情况如下:

为满足公司经营发展的需要,确保公司生产经营等各项工作顺利进行,同意公司及 子公司 2024 年度拟向银行申请不超过人民币 35 亿元的综合授信额度,品种业务包括但 不限于短期贷款、银行承兑汇票、短期贸易融资、项目贷款等。上述授信额度不等于公 司实际融资金额,具体融资时间及金额将在综合授信额度内,根据公司实际资金需求情 况确定。在授信期限内,上述授信额度可循环滚动使用。如上述综合授信融资涉及抵押 担保等业务,公司将根据相关法律法规实行审批程序并及时履行信息披露义务。

为提高工作效率,确保融资业务的顺利办理,公司董事会同意授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述融资额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。公司董事会和股东大会将不再对单笔融资授信另行审议。

上述银行综合授信事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审批批准后方可实施。 其有效期自公司 2023 年年度股东大会审议批准之日起至公司 2024 年年度股东大会召开 日止。

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会

2024年4月22日